semi™ | SEMICON® JAPAN 50 YEARS

半導体
これまでの50年
これからの50年



©BAKENEKO

2026
12.9 [WED] > 11 [FRI]
10:00
▼
17:00

会場 東京ビッグサイト（東展示棟・西展示棟・会議棟）
有明セントラルタワーホール&カンファレンス
TFTビル（東京ファッションタウンビル）

主催 SEMI

https://www.semiconjapan.org/jp

同時開催

半導体は設計する時代へ
システムアーキテクチャー、半導体設計・
検証分野を議論するサミット

ADIS®
Advanced Design
Innovation Summit

半導体パッケージング、
基板実装分野の
トッププレイヤーが集結

APCS®
Advanced Packaging
and Chiplet Summit

“見えない”を制する者が
未来を制す
検査・計測の最前線

MIS
Metrology &
Inspection Summit